REMARKS

I. Introduction

Claims 1-6, 8 and 10-16 are pending. Claims 10, 12, 13 and 15 are allowed. Claims 1 and 16 remain rejected. Applicants note with appreciation the indication that claims 2-6, 8, 11, and 14 would be allowable if rewritten in independent form including all of the limitations of the base claim and any intervening claims. In view of the following remarks, Applicants respectfully submit that all pending claims are in condition for allowance.

II. Claim Rejections Under 35 U.S.C. § 112

Claim 1 stands rejected under 35 U.S.C. § 112, first paragraph, as allegedly failing to comply with the enablement requirement. More particularly, the Examiner asserts that "the Examiner has been unable to find a scanner using N-type MOS transistors alone in the specification and drawings." Thus, the Examiner concludes that one of ordinary skill in the art would not have been enabled to make the claimed N-type MOS solid state imaging device containing a scanner. Applicants traverse this rejection for at least the following reasons.

"A patent need not teach, and preferably omits, what is well known in the art." MPEP § 2164.01. "Applicant may submit factual affidavits under 37 C.F.R 1.132 or cite references to show what one skill in the art knew at the time of filing the application." MPEP § 2164.05. Applicants submit herewith three references which clearly illustrate that having a scanner comprising only N-type MOS transistors was known and used in conventional NMOS (which do not include an AD converter) solid state imaging devices. The Examiner is directed to Figure 3 of Reference 1 (WO2004/025732A1; chreesponding to US 2006/000736), for example.

Additionally, the English abstracts and figures of References 2 (JP 2003-163586) and 3 (JP 2003-

249848) disclose that a scanner using N-type MOS transistors alone was known in the art at the time of the invention.

In view of this evidence, withdrawal of this rejection is respectfully requested.

III. Claim Rejections Under 35 U.S.C. §§ 102 ad 103

Claim 1 stands rejected under 35 U.S.C. § 102(b) as allegedly being anticipated by Gowda. Claim 16 stands rejected under 35 U.S.C. § 103(a) as allegedly being unpatentable over Gowda in view of Kim. Applicants traverse these rejections for at least the following reasons.

Claim 1 is directed to a solid state imaging device using N-type MOS transistors alone as the transistors included therein. The solid state imaging device of claim 1 comprises, among other things, a comparison/storage unit provided correspondingly to each pixel column of said pixel unit for converting, into a digital signal, said analog signal output from said amplifying element included in each pixel belonging to a pixel row selected in said pixel unit, and for storing said digital signal. In NMOS solid state imaging devices, it is difficult to include an AD converter. As such, conventional NMOS solid state imaging devices do not perform to the level of CMOS solid state imaging devices which are able to incorporate an AD converter.

In rejecting claim 1, the Examiner relies on Gowda, which is expressly directed to a CMOS image sensor (see Abstract). Moreover, while the Examiner admits that the external circuitry associated with the imaging device taught by Gowda may comprise transistors other than N-type MOS transistors, the Examiner argues that "this is a moot point as the external circuitry in the form of the scanner taught in the current application has not been clearly illustrated as containing N-type MOS transistors alone." Thus, it appears that the Examiner's position is that while Gowda discloses non N-type MOS transistors, this is irrelevant (even

though claim 1 explicitly recites using only N-type MOS transistors), because the scanner recited in claim 1 might contain non N-type MOS transistors.

There is no disclosure in the present application that the scanner described includes anything other than N-type MOS transistors. Moreover, as described above in reference to the rejection under 35 U.S.C. § 112, it was known in the art at the time of the invention to include a scanner having only N-type MOS transistors in a scanner of a NMOS solid state imaging device. In view of this general knowledge in the art and claim 1's specific recitation of a solid state imaging device using N-type MOS transistors alone, Applicants respectfully submit that Gowda, which discloses a CMOS solid state imaging device and which the Examiner acknowledges may comprise transistors other than N-type MOS transistors cannot anticipate claim 1. Applicants invention is directed to the problems associated with including an AD converter in an NMOS solid state imaging device, problems not existing with CMOS solid state imaging devices such as those described by Gowda.

Kim is also directed to a CMOS solid state imaging device. As such, Kim fails to overcome the deficiencies of Gowda. Accordingly, claim 16, which depends from claim 1, is patentable over the cited references for at least the reasons described references at least for the same reasons described above in reference to claim 1.

IV. Conclusion

In view of the above remarks, Applicants submit that this application should be allowed and the case passed to issue. If there are any questions regarding this Amendment or the application in general, a telephone call to the undersigned would be appreciated to expedite the prosecution of the application.

10/765,930

To the extent necessary, a petition for an extension of time under 37 C.F.R. 1.136 is hereby made. Please charge any shortage in fees due in connection with the filing of this paper, including extension of time fees, to Deposit Account 500417 and please credit any excess fees to such deposit account.

Respectfully submitted,

MODERMOTT WILL & EMERY LLP

Michael E. Fogarty
Registration No. 36,139

600 13th Street, N.W. Washington, DC 20005-3096

Phone: 202.756.8000 MEF/DAB:amz

Facsimile: 202.756.8087 **Date: February 1, 2008**

Please recognize our Customer No. 53080 as our correspondence address.

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004 年3 月25 日 (25.03.2004)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2004/025732 A1

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 山口 琢己 (YAM-AGUCHI,Takumi) [JP/JP]; 〒615-0081 京都府 京都市

(74) 代理人: 中島 司朗 (NAKAJIMA,Shiro); 〒531-0072 大阪府 大阪市北区豊崎三丁目 2 番 1 号 淀川 5 番館 8 F

右京区山之内養老町 5-1 Kyoto (JP).

(51) 国政特許分類7:

H01L 27/146, H04N 5/335

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2002/009324

(22) 国際出駐日:

2002年9月12日(12.09.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): CN, JP, KR, US.

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電 器度業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-TRIAL CO., LTD.) (JP/JP); 〒571-8501 大阪府門真市 大字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP). (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB, NL).

添付公開書類: — 国際調査報告書

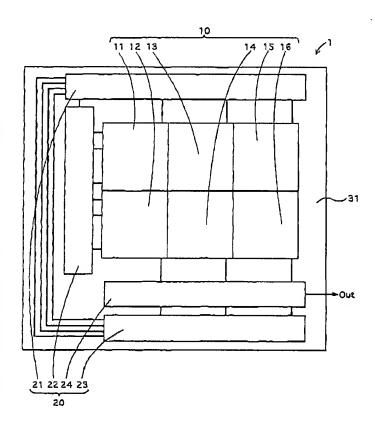
(72) 発明者; および

Osaka (JP).

(統薬有)

(54) Title: SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(54) 発明の名称: 固体操像装置およびその製造方法



(57) Abstract: A solid-state image pickup device of high quality in which the leak current is less generated in the drive and the noise is less generated, and a manufacturing method thereof. In a MOS image pickup device (1), an image pickup region (10) and a drive circuit region (20) are formed in a p-type silicon substrate (31) (hereinafter, referred to as "Si substrate"). The image pickup region (10) has six pixels (11 to 16) arrayed in 2-row x 3-column, and the drive circuit region (20) has a timing generation circuit part (21), a vertical shift register part (22), a horizontal shift register part (23), and a pixel selection circuit part (24). All the transistor parts in the pixels (11 to 16) of the image pickup region (10) and the circuit parts (21 to 24) of the drive circuit region (20) are formed of n-channel MOS transistors.



(19) United States

(12) Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2006/0007336 A1 (43) Pub. Date: Yamaguchi

Jan. 12, 2006

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE, AND MANUFACTURING METHOD THEREOF

(76) Inventor: Takumi Yamaguchi, Kyoto-fu (JP)

Correspondence Address:
MCDERMOTT WILL & EMERY LLP 600 13TH STREET, N.W. WASHINGTON, DC 20005-3096 (US)

10/526,564 (21) Appl. No.:

(22) PCT Filed: Sep. 12, 2002

(86) PCT No.: PCT/JP02/09324

Publication Classification

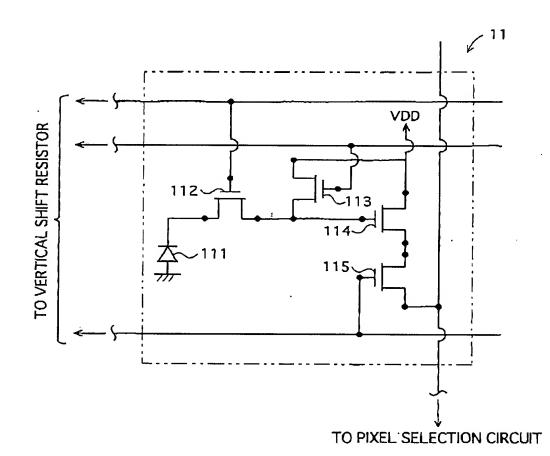
(51) Int. Cl. HO4N 3/14 (2006.01) **ABSTRACT**

The present invention aims to provide a solid-state imaging apparatus that realizes less leakage current, high image quality and low noise during the driving operation, and manufacturing method for the same.

A MOS type imaging apparatus 1 includes an imaging region 10 and a driving region 20 both formed on a p-type silicon substrate (hereinafter called an "Si substrate") 31.

The imaging region 10 includes six pixels 11 to 16 disposed in a shape of a matrix having 2 rows and 3 columns. The driving region 20 includes a timing generation circuit 21, a vertical shift resistor 22, a horizontal shift resistor 23, a pixel selection circuit 24, and so on.

All transistors included in the pixels 11 to 16 in the imaging region and the circuits 21 to 24 in the driving circuit region 20 are of n-channel MOS type.



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-163586

(43) Date of publication of application: 06.06.2003

(51)Int.Cl.

H03K 17/04 G09G 3/20 H03K 17/687 HO4N 5/335

(21)Application number: 2001-362934

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

28.11.2001

(72)Inventor:

YAMAGUCHI TAKUMI

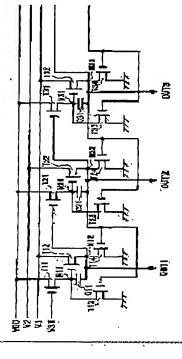
(54) SIGNAL TRANSMISSION CIRCUIT, SOLID STATE IMAGING APPARATUS, CAMERA AND DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a signal transmission circuit as a shift register, which can operate in a stable fashion even if it is used with a high-

speed circuit power supply.

SOLUTION: At a signal transmission circuit composed of a plurality of unit circuits, pulse voltage is outputted sequentially from unit circuits according to a driving pulse, and a common pulse voltage (OUT2) is applied at the gate of discharge transistors T13 and T14, which discharge electric charge at both ends of a bootstrap capacity C11 provided at the unit circuits. According to this arrangement, electric charge at both ends of a bootstrap capacity C11 can be simultaneously discharged in high-speed, and a shift register can operate at high speed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

17.06.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3699674

[Date of registration]

15.07.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-163586 (P2003-163586A)

(43)公開日 平成15年6月6日(2003.6.6)

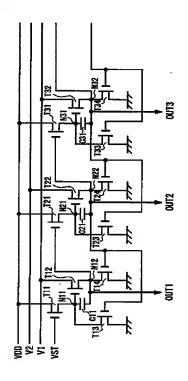
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
H03K	17/04		H03K 17	/04	F	E 5C024
G09G	3/20	6 2 1	G 0 9 G 3,	/20	621F	1 5C080
		6 2 3			623H	H 5J055
H03K	17/687		H04N 5	/335	2	Z
H04N	5/335		H03K 17	/687	P	1
			審查請求	未請求	請求項の数25	OL (全 11 頁)
(21)出願番号		特願2001-362934(P2001-362934)	11 -7	00000582	21 B産業株式会社	
(22)出顧日		平成13年11月28日(2001.11.28)		大阪府門	真市大字門真10	006番地
			(72)発明者	山口 瑪	陀己	
				大阪府門 産業株式		006番地 松下電器
			(74)代理人	11000004	40	
				特許業務	5法人池内。佐藤	アンドパートナー
			l .	ズ	, (1-1) 4 1-1-1	
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 信号伝送回路、固体撮像装置、カメラおよび表示装置

(57)【要約】

【課題】 回路電源を高速化しても安定な動作が可能で ある、シフトレジスタとしての信号伝送回路を提供す る。

【解決手段】 複数の単位回路で構成され、駆動パルス に従って単位回路からパルス電圧が順次出力され、単位 回路に設けられたブートストラップ容量 (C11) の両 端の電荷を放電するための放電トランジスタ(T13、 T14)のゲートに共通のパルス電圧(OUT2)が印 加される。これにより、ブートストラップ容量の両端の 電荷を高速かつ同時に放電することができ、シフトレジ スタの高速化が可能になる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の単位回路で構成され、駆動パルス に従って前記単位回路からパルス電圧が順次出力される 信号伝送回路であって、

前記単位回路に設けられたブートストラップ容量の両端 の電荷を放電する放電トランジスタのゲートに共通のパ ルス電圧が印加されることを特徴とする信号伝送回路。

【請求項2】 複数の単位回路で構成され、駆動パルス に従って前記単位回路からパルス電圧が順次出力される 信号伝送回路であって、前記単位回路は、

前記駆動パルスをドレインに入力して、前記パルス電圧 としてソースから出力する出力トランジスタと、

前記出力トランジスタのゲートとソースとの間に接続さ れたブートストラップ容量と、

前記ブートストラップ容量を充電するために、ソースが 前記出力トランジスタのゲートに接続された充電トラン ジスタと、

ドレインが前記出力トランジスタのゲートに接続され、 ゲートが別の単位回路における出力トランジスタのソー スまたはソース出力によりドライブされた出力に接続さ 20 れた誤動作防止用トランジスタとを備えたことを特徴と する信号伝送回路。

【請求項3】 複数の単位回路で構成され、駆動パルス に従って前記単位回路からパルス電圧が順次出力される 信号伝送回路であって、前記単位回路は、

前記駆動パルスをドレインに入力して、前記パルス電圧 としてソースから出力する第1の出力トランジスタと、 前記第1の出力トランジスタのゲートとソースとの間に 接続された第1のブートストラップ容量と、

ースが前記第1の出力トランジスタのゲートに接続さ れ、ドレインが電源線または接地線あるいは充電パルス 線に接続された充電トランジスタと、

一端が前記充電トランジスタのゲートに接続された第2 のブートストラップ容量とを備えたことを特徴とする信 号伝送回路。

【請求項4】 複数の単位回路で構成され、駆動パルス に従って前記単位回路からパルス電圧が順次出力される 信号伝送回路であって、前記単位回路は、

前記駆動パルスをドレインに入力して、前記パルス電圧 40 としてソースから出力する第1の出力トランジスタと、 前記第1の出力トランジスタのゲートとソースとの間に 接続された第1のブートストラップ容量と、

前記第1のブートストラップ容量を充電するために、ソ ースが前記第1の出力トランジスタのゲートに接続さ れ、ドレインが電源線または接地線あるいは第1の充電 パルス線に接続された第1の充電トランジスタと、

一端が前記第1の充電トランジスタのゲートに接続さ れ、他端が第2の出力トランジスタのソースまたはソー ス出力によりドライブされた出力に接続された第2のブ 50 ンジスタのソースからパルス電圧が出力されている期

ートストラップ容量と、

前記第2のブートストラップ容量を充電するために、ソ ースが前記第2のブートストラップ容量の一端に接続さ れ、ドレインが電源線または接地線または第2の充電パ ルス線に接続され、ゲートが第3の出力トランジスタの ソースまたはソース出力によりドライブされた出力に接 続された第2の充電トランジスタとを備えたことを特徴 とする信号伝送回路。

【請求項5】 前記信号伝送回路は、

10 前記第1の充電トランジスタのソースにドレインが接続 された第1の放電トランジスタと、

前記第2の充電トランジスタのソースにドレインが接続 された第2の放電トランジスタとを備えたことを特徴と する請求項4記載の信号伝送回路。

【請求項6】 前記信号伝送回路は、

前記第1のブートストラップ容量の前記第1の放電トラ ンジスタが接続された端子とは異なる端子に接続された 第3の放電トランジスタと、

前記第2のブートストラップ容量の前記第2の放電トラ ンジスタが接続された端子とは異なる端子に接続された 第4の放電トランジスタとを備えたことを特徴とする請 求項5記載の信号伝送回路。

【請求項7】 前記第3の放電トランジスタと前記第4 の放電トランジスタが同一のトランジスタであることを 特徴とする請求項6記載の信号伝送回路。

【請求項8】 前記第3および第4の放電トランジスタ のゲートには、前記駆動パルスが入力されることを特徴 とする請求項6または7記載の信号伝送回路。

【請求項9】 前記第2の放電トランジスタおよび前段 前記第1のブートストラップ容量を充電するために、ソ 30 の第3の放電トランジスタのゲートには、前記第1の出 カトランジスタのソースまたはソース出力によりドライ ブされた出力が供給されることを特徴とする請求項6か ら8のいずれか一項記載の信号伝送回路。

> 【請求項10】 前記第2の出力トランジスタは、前段 の単位回路における出力トランジスタであり、前記第3 の出力トランジスタは、前々段の単位回路における出力 トランジスタであることを特徴とする請求項4から9の いずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項11】 前記信号伝送回路は、前記第1の出力 トランジスタのゲートにドレインが接続された誤動作防 止用トランジスタを備えたことを特徴とする請求項3か ら10のいずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項12】 前記信号伝送回路は、ドレインが前記 第1の出力トランジスタのゲートに接続され、ゲートが 前々段の単位回路における出力トランジスタのソースま たはソース出力によりドライブされた出力に接続された 誤動作防止用トランジスタを備えたことを特徴とする請 求項3から10のいずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項13】 ある段において、前記第1の出力トラ

間、次段の前記第1の充電トランジスタを動作可能と し、次次段の前記第1の充電トランジスタを動作禁止に するような電源電圧パルスが前記第1の充電トランジス タのドレインに供給されることを特徴とする請求項3か ら12のいずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項14】 前記第1の充電トランジスタのコンダ クタンスが、前記誤動作防止用トランジスタのコンダク タンスよりも小さいことを特徴とする請求項11または 12記載の信号伝送回路。

【請求項15】 前記トランジスタは全てNMOSトラ 10 ンジスタであり、前記第1の放電トランジスタのソース には前記第1の出力トランジスタの閾値電圧よりも低い 電圧が供給され、前記第2の放電トランジスタのソース には前記第1の充電トランジスタの閾値電圧よりも低い 電圧が供給されることを特徴とする請求項5から14の いずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項16】 前記トランジスタは全てNMOSトラ ンジスタであり、前記第4の放電トランジスタのソース には次段の第2の充電トランジスタの閾値電圧よりも低 い電圧が供給されることを特徴とする請求項6から14 のいずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項17】 前記トランジスタは全てNMOSトラ ンジスタであり、前記誤動作防止用トランジスタのソー スには、接地電圧が供給されることを特徴とする請求項 11または12記載の信号伝送回路。

【請求項18】 前記トランジスタは全てNMOSトラ ンジスタであり、前記誤動作防止用トランジスタのソー スには、前記第1の出力トランジスタの閾値電圧よりも 低い電圧が供給されることを特徴とする請求項10また は11記載の信号伝送回路。

【請求項19】 前記トランジスタは全てPMOSトラ ンジスタであり、前記第1の放電トランジスタのソース には前記第1の出力トランジスタの閾値電圧よりも高い 電圧が供給され、前記第2の放電トランジスタのソース には前記第1の充電トランジスタの閾値電圧よりも高い 電圧が供給されることを特徴とする請求項5から14の いずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項20】 前記トランジスタは全てPMOSトラ ンジスタであり、前記第4の放電トランジスタのソース には次段の第2の充電トランジスタの閾値電圧よりも高 40 い電圧が供給されることを特徴とする請求項6から14 のいずれか一項記載の信号伝送回路。

【請求項21】 前記トランジスタは全てPMOSトラ ンジスタであり、前記誤動作防止用トランジスタのソー スには、電源電圧が供給されることを特徴とする請求項 11または12記載の信号伝送回路。

【請求項22】 前記トランジスタは全てPMOSトラ ンジスタであり、前記誤動作防止用トランジスタのソー スには、前記第1の出力トランジスタの閾値電圧よりも は12記載の信号伝送回路。

【請求項23】 請求項3または4記載の信号伝送回路 を備えたことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項24】 請求項23記載の固体撮像装置を搭載 したことを特徴とするカメラ。

【請求項25】 請求項3または4記載の信号伝送回路 を備えたことを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、MOSイメージセ ンサ、カメラ、デイスプレイなどを駆動するためのシフ トレジスタに適用され、低電圧で駆動できる信号伝送回 路に関する。

[0002]

【従来の技術】図4は、従来の信号伝送回路の一構成例 を示す回路図である。なお、図4には、説明の便宜上、 多数段構成のうち3段部分のみを示している。この信号 伝送回路は、次段への出力トランジスタT12、T2 2、T32と、ブートストラップ容量C11、C21、 C31と、ブートストラップ容量を充電する充電トラン ジスタT11、T21、T31と、放電トランジスタT 13、T14、T23、T24、T33、T34とで構 成され、電源電圧VDD、駆動パルスV1、V2、およ びスタートパルスVSTが供給される。

【0003】次に、このように構成された従来の信号伝 送回路の動作について説明する。

【0004】スタートパルスVSTが論理「High」 レベルになると、初段の充電トランジスタT11がオン になり、ブートストラップ容量C11が電源電圧VDD 30 へと充電され、ブートストラップ容量C11の充電電圧 が出力トランジスタT12の閾値電圧レベルを超える と、初段の出力トランジスタT12がオンする。

【0005】その後、論理「High」レベルの駆動パ ルスV1が出力トランジスタT12のドレインに入力す ると、出力トランジスタT12のゲートには、駆動パル スV1の電圧とブートストラップ容量C11両端の電位 差とが足されて印加されることとなり、出力トランジス タT12のゲート電位が駆動パルスV1の電位よりも上 昇すると、駆動パルスV1がノードN12から出力パル スOUT1として利用される。

【0006】また同時に、ノードN12の電圧が、2段 目の充電トランジスタT21のゲートに印加されて、ト ランジスタT21がオンになり、ブートストラップ容量 C21が電源電圧VDDへと充電され、ブートストラッ プ容量C21の充電電圧が出力トランジスタT22の閾 値電圧レベルを超えると、2段目の出力トランジスタT 22がオンする。

【0007】その後、論理「High」レベルの駆動パ ルスV2が出力トランジスタT22のドレインに入力す 高い電圧が供給されることを特徴とする請求項11また 50 ると、出力トランジスタT22のゲートには、駆動パル

.

スV2の電位とブートストラップ容量C21の両端の電位差とが足されて印加されることとなり、出力トランジスタT22のゲート電位が駆動パルスV2の電位よりも上昇すると、駆動パルスV2がノードN22から出力パルスOUT2として利用される。

【0008】また同時に、ノードN22の電圧が、3段目の充電トランジスタT31のゲートに印加されて、充電トランジスタT31がオンになり、ブートストラップ容量C31が電源電圧VDDへと充電され、ブートストラップ容量C31の充電電圧が出力トランジスタT32 10の閾値電圧レベルを超えると、3段目の出力トランジスタT22がオンする。

【0009】このような動作が繰り返されることで、信号伝送回路は、さらに出力パルスOUT3以降の出力を順次出力することになる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】上記従来の信号伝送回路の問題点について、図5を参照して説明する。

【0011】図5は、NMOSのみを用いた従来の信号 伝送回路における各部のパルス電圧を示すタイミングチ 20 ャートである。この回路は5V系の回路であり、駆動パ ルスV1、V2の電圧振幅、および電源電圧VDDが5 Vの場合を示す。

【0012】図5において、時刻 t 0において、スタートパルスVSTが5Vに立ち上がると、初段の充電トランジスタT11がオンになり、ブートストラップ容量C11が電源電圧VDDである5Vに向かって充電されていくが、ここで充電トランジスタT11がエンハンスメント型のNMOSの場合には、トランジスタT11の閾値電圧Vtの影響で、出力トランジスタT12のゲート 30が接続されたノードN11の電圧VN11は、電源電圧VDDである5Vから Δ H0だけ低い電圧(5V- Δ H0)となり、この状態で出力トランジスタT12がオンする。

【0014】また同時に、ノードN12の振幅H1のパルス電圧が、2段目の充電トランジスタT21のゲートに印加されて、充電トランジスタT21がオンになるが、トランジスタT21の閾値電圧VTの影響により、出力トランジスタT22のゲートが接続されたノードN21の電圧は、電圧H1から Δ H1だけ低い電圧(H1 $-\Delta$ H1)となり、ブートストラップ容量C21が電圧(H1 $-\Delta$ H1)へと充電されることとなる。

【0015】同様に、時刻t2、t3の場合も、時刻t 50

1の動作を繰り返すこととなる。

【0016】このように、従来の信号伝送回路の場合、 充電トランジスタのゲートには最大でも5V未満の電圧 しか加わらないため、ブートストラップ容量は、電源電 圧VDDである5Vよりも低い電圧にしか充電できない こととなる。したがって、ノードN21、N31の電圧 が次第に降下して、信号伝送回路は、何段か先では出力 パルスを生成することができなくなる。

【0017】特に、回路の電源系の低電圧化、たとえば 3V系の回路などになると動作がより難しくなる。

【0018】本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、回路電源を高速化または低電圧化しても安定な動作が可能で、高速化または低消費電力化に適した信号伝送回路、およびかかる信号伝送回路が適用される固体撮像装置、かかる固体撮像装置を搭載したカメラ、および上記信号伝送回路が適用される表示装置を提供することにある。

[0019]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するため、本発明に係る第1の信号伝送回路は、複数の単位回路で構成され、駆動パルスに従って前記単位回路からパルス電圧が順次出力される信号伝送回路であって、前記単位回路に設けられたブートストラップ容量の両端の電荷を放電するための放電トランジスタのゲートに共通のパルス電圧が印加されることを特徴とする。

【0020】この構成によれば、ブートストラップ容量 の両端の電荷を高速で同時に放電することができ、回路 電源を高速化しても安定な動作が可能で、高速化に適し た信号伝送回路を実現することができる。

【0021】前記の目的を達成するため、本発明に係る第2の信号伝送回路は、複数の単位回路で構成され、駆動パルスに従って単位回路からパルス電圧が順次出力される信号伝送回路であって、単位回路は、駆動パルスをドレインに入力して、パルス電圧としてソースから出力する出力トランジスタと、出力トランジスタのゲートとソースとの間に接続されたブートストラップ容量を充電するために、ソースが出力トランジスタのゲートに接続され、ドレインが電源線または接地線あるいは充電パルス線に接続された充電トランジスタと、ドレインが出力トランジスタのゲートが別の単位回路における出力トランジスタのソースまたはソース出力によりドライブされた出力に接続された誤動作防止用トランジスタとを備えたことを特徴とする。

【0022】この構成によれば、単位回路のブートストラップ容量と充電トランジスタとの間を0V付近にして、当該単位回路の出力トランジスタからパルス電圧が出ないようにすることができる。これにより、出力トランジスタの閾値電圧が低い場合でも誤動作を防止でき、閾値電圧の範囲を広くとることができる。

【0023】前記の目的を達成するため、本発明に係る 第3の信号伝送回路は、複数の単位回路で構成され、駆 動パルスに従って前記単位回路からパルス電圧が順次出 力される信号伝送回路であって、単位回路は、駆動パル スをドレインに入力して、パルス電圧としてソースから 出力する第1の出力トランジスタと、第1の出力トラン ジスタのゲートとソースとの間に接続された第1のブー トストラップ容量と、第1のブートストラップ容量を充 電するために、ソースが第1の出力トランジスタのゲー トに接続され、ドレインが電源線または接地線あるいは 10 充電パルス線に接続された充電トランジスタと、一端が 充電トランジスタのゲートに接続された第2のブートス トラップ容量とを備えたことを特徴とする。

【0024】前記の目的を達成するため、本発明に係る 第4の信号伝送回路は、複数の単位回路で構成され、駆 動パルスに従って単位回路からパルス電圧が順次出力さ れる信号伝送回路であって、単位回路は、駆動パルスを ドレインに入力して、パルス電圧としてソースから出力 する第1の出力トランジスタと、第1の出力トランジス タのゲートとソースとの間に接続された第1のブートス 20 トラップ容量と、第1のブートストラップ容量を充電す るために、ソースが第1の出力トランジスタのゲートに 接続され、ドレインが電源線または接地線あるいは第1 の充電パルス線に接続された第1の充電トランジスタ と、一端が第1の充電トランジスタのゲートに接続さ れ、他端が第2の出力トランジスタのソースまたはソー ス出力によりドライブされた出力に接続された第2のブ ートストラップ容量と、第2のブートストラップ容量を 充電するために、ソースが第2のブートストラップ容量 の一端に接続され、ドレインが電源線または接地線また 30 は第2の充電パルス線に接続され、ゲートが第3の出力 トランジスタのソースまたはソース出力によりドライブ された出力に接続された第2の充電トランジスタとを備 えたことを特徴とする。

【0025】この構成によれば、まず、第3の(例え ば、前々段の単位回路における)出力トランジスタのソ ース出力が第2の充電トランジスタのゲートに印加され ることで、第2のブートストラップ容量が充電され、第 2のブートストラップ容量の一端が第1の充電トランジ スタのゲートに接続され、他端に第2の(例えば、前段 40 の単位回路における) 出力トランジスタの出力が加えら れることで、第1の充電トランジスタのゲートに従来よ りも高い電圧が加わることになり、第1の充電トランジ スタのゲート電位を電源電圧VDDよりも高くすること ができる。これにより、第1のブートストラップ容量を 電源電圧VDDに充電することができ、第1のブートス トラップ容量への充電電圧の降下を防ぐことができる。 したがって、伝送段数が増えることにより、出力パルス 電圧が次第に低下したり、何段か先で出力パルスが出な くなることを防止することができる。

【0026】第4の信号伝送回路は、第1の充電トラン ジスタのソースにドレインが接続された第1の放電トラ ンジスタと、第2の充電トランジスタのソースにドレイ ンが接続された第2の放電トランジスタとを備えること が好ましい。

【0027】また、第4の信号伝送回路は、第1のブー トストラップ容量の第1の放電トランジスタが接続され た端子とは異なる端子に接続された第3の放電トランジ スタと、第2のブートストラップ容量の前記第2の放電 トランジスタが接続された端子とは異なる端子に接続さ れた第4の放電トランジスタとを備えることが好まし 11

【0028】この場合、第3の放電トランジスタと第4 の放電トランジスタが同一のトランジスタであることが 好ましい。

【0029】また、第3および第4の放電トランジスタ のゲートには、駆動パルスが入力されることが好まし い。これにより、直接駆動パルスが加わることで、安定 して放電を行うことができる。

【0030】また、第2の放電トランジスタおよび前段 の第3の放電トランジスタのゲートには、第1の出力ト ランジスタのソース電圧またはソース電圧によりドライ ブされた出力が供給されることが好ましい。これによ り、第2のブートストラップ容量と、前段の第1のブー トストラップ容量とを同時に放電することができる。

【0031】このように、放電トランジスタを4個追加 するだけで、ブートストラップ容量の放電ができ、他の 外部入力パルスなどが無い規模の小さい回路構成にも本 発明を適用することができる。

【0032】第4の信号伝送回路において、第2の出力 トランジスタは、前段の単位回路における出力トランジ スタであり、第3の出力トランジスタは、前々段の単位 回路における出力トランジスタであることが好ましい。

【0033】この構成によれば、シフトレジスタの出力 を利用することで、充電トランジスタのゲートに加える 余分なパルスを省略し、回路規模を小さくすることがで

【0034】第3および第4の信号伝送回路は、ドレイ ンが第1の出力トランジスタのゲートに接続された誤動 作防止用トランジスタを備えることが好ましい。

【0035】この構成によれば、出力トランジスタの閾 値電圧が低い場合でも誤動作を防止でき、閾値電圧の範 囲を広くとることができる。

【0036】また、第3および第4の信号伝送回路は、 ドレインが第1の出力トランジスタのゲートに接続さ れ、ゲートが前々段の出力トランジスタのソースに接続 された誤動作防止用トランジスタを備えることが好まし

【0037】この構成によれば、誤動作防止用トランジ 50 スタのゲートに前々段の出力トランジスタのソースを接

続するように構成したことで、他の外部入力パルスなどが無い規模の小さい回路構成にも本発明を適用することができる。

【0038】第3および第4の信号伝送回路において、ある段の出力トランジスタのソースにパルス電圧が出力されている期間、次段の充電トランジスタを動作可能とし、次次段の充電トランジスタを動作禁止にするような電源電圧パルスがドレインに供給されることが好ましい。例えば、充電トランジスタがNMOSからなる場合、電源電圧パルスとして、「High」レベル電圧を10次段の充電トランジスタのドレインに供給し、「Low」レベル電圧を次次段の充電トランジスタがPMOSからなる場合、電源電圧パルスとして、「Low」レベル電圧を次段の充電トランジスタがPMOSからなる場合、電源電圧パルスとして、「Low」レベル電圧を次段の充電トランジスタのドレインに供給し、「High」レベル電圧を次次段の充電トランジスタのドレインに供給する。

【0039】この構成によれば、誤動作防止用トランジスタを省略することができ、回路規模を縮小することができる。

【0040】または、第1の充電トランジスタのコンダクタンスが、誤動作防止用トランジスタのコンダクタンスよりも小さいことが好ましい。

【0041】この構成によれば、第1のブートストラップ容量のプラス端子側をより0Vに近づけることができ、誤動作をより確実に防止することができる。

【0042】第3および第4の信号伝送回路において、トランジスタが全てNMOSトランジスタである場合、第1から第4の放電トランジスタのソースおよび誤動作防止用トランジスタのソースのうち少なくとも1つには、接地電位が供給される。

【0043】または、第3および第4の信号伝送回路において、トランジスタが全てNMOSトランジスタである場合、第1から第4の放電トランジスタのソースおよび誤動作防止用トランジスタのソースのうち少なくとも1つには、第1の出力トランジスタの閾値電圧よりも低い電圧が供給される。

【0044】第3および第4の信号伝送回路において、トランジスタが全てPMOSトランジスタである場合、第1から第4の放電トランジスタのソースおよび誤動作 40 防止用トランジスタのソースのうち少なくとも1つには、電源電圧が供給される。

【0045】または、第3および第4の信号伝送回路において、トランジスタが全てPMOSトランジスタである場合、第1から第4の放電トランジスタのソースおよび誤動作防止用トランジスタのソースのうち少なくとも1つには、第1の出力トランジスタの閾値電圧よりも高い電圧が供給される。

【0046】上記の構成により、充電トランジスタまたは出力トランジスタが安定してオフの状態を保つことが 50

できる。

【0047】前記の目的を達成するため、本発明に係る 固体撮像装置は、第3または第4の信号伝送回路を備え たことを特徴とする。

【0048】前記の目的を達成するため、本発明に係る カメラは、本発明に係る固体撮像装置を搭載したことを 特徴とする。

【0049】前記の目的を達成するため、本発明に係る表示装置は、第3または第4の信号伝送回路を備えたことを特徴とする。

【0050】上記の構成によれば、回路電源を低電圧化しても安定な動作を保証することができ、特に低消費電力化を図る必要のある携帯用機器に適用される、固体撮像装置、それを搭載したカメラ、および液晶表示装置において効果を発揮することができる。

[0051]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態 について、図面を参照して説明する。

【0052】(第1の実施形態)図1は、本発明の第1の実施形態に係る信号伝送回路の一構成例を示す回路図である。なお、本実施形態が図4に示す従来例と異なる点は、前段の放電トランジスタのゲートが次段の出力トランジスタのソースに共通に接続され、共通の出力パルス電圧が印加される点にある。その他の構成については、図5の従来例と同じであり、図1において同一の符号を付す。

【0053】図1において、スタートパルスVSTが論理「High」レベルになると、初段における第1のブートストラップ容量C11を充電する第1の充電トランジスタT11がオンになり、第1のブートストラップ容量C11が電源電圧VDDにより充電され、第1のブートストラップ容量C11の充電電圧が出力トランジスタT12の閾値電圧レベルを超えると、初段の出力トランジスタT12がオンする。

【0054】その後、論理「High」レベルの駆動パルスV1が出力トランジスタT12のドレインに入力すると、出力トランジスタT12のゲートには、駆動パルスV1の電圧と第1のブートストラップ容量C11両端の電位差とが足されて印加されることとなり、出力トランジスタT12のゲート電位が駆動パルスV1の電位よりも上昇すると、駆動パルスV1が初段の出力ノードN12から出力パルスOUT1として利用される。

【0055】また同時に、駆動パルスV1がノードN12に出力されると、ノードN12にゲートが接続された2段目の第1の充電トランジスタT21がオンになり、第1のブートストラップ容量C21が電源電圧VDDにより充電され、第1のブートストラップ容量C21の充電電圧が出力トランジスタT22がオンする。

【0056】その後、論理「High」レベルの駆動パ

ルスV2が出力トランジスタT22のドレインに入力すると、出力トランジスタT22のゲートには、駆動パルスV2の電位と第1のブートストラップ用容量C21両端の電位差とが足されて印加されることとなり、出力トランジスタT22のゲート電位が駆動パルスV2の電位よりも上昇すると、駆動パルスV2が2段目の出力ノードN22から出力パルスOUT2として利用される。

【0057】この出力パルスOUT2が、初段における第1の放電トランジスタT13および第2の放電トランジスタT13および第2の放電トランジスタT14のゲートに共通に印加されるので、2段目 10の出力ノードN22に駆動パルスV2が出力された時に、初段の第1のブートストラップ容量C11両端の電荷が高速かつ同時に放電されることになる。

【0058】ここで、本実施形態による信号伝送回路の利点は、第1のブートストラップ容量C11の両端の電荷を高速かつ同時に放電することで、回路電源を高速化しても安定な動作が可能で、高速化に適した信号伝送回路を実現することができる。

【0059】また同時に、駆動パルスV2がノードN2 2に出力されると、ノードN22にゲートが接続された 20 3段目の第1の充電トランジスタT31がオンになり、 第1のブートストラップ容量C31が電源電圧VDDに より充電され、第1のブートストラップ容量C31の充 電電圧が出力トランジスタT32の閾値電圧レベルを超 えると、3段目の出力トランジスタT32がオンする。

【0060】その後、論理「High」レベルの駆動パルスV1が出力トランジスタT32のドレインに入力すると、出力トランジスタT32のゲートには、駆動パルスV1の電位と第1のブートストラップ用容量C31両端の電位差とが足されて印加されることとなり、出力トランジスタT32のゲート電位が駆動パルスV1の電位よりも上昇すると、駆動パルスV1が3段目の出力ノードN32から出力パルスOUT3として利用される。

【0061】この出力パルスOUT3が、2段目における第1の放電トランジスタT23および第2の放電トランジスタT24のゲートに共通に印加されるので、3段目の出力ノードN32に駆動パルスV1が出力された時に、2段目の第1のブートストラップ容量C21両端の電荷が高速かつ同時に放電されることになる。

【0062】このような動作が繰り返されることで、信号伝送回路は、さらに出力パルスを順次出力することになる。

【0063】なお、第1および第2の放電トランジスタのそれぞれのソースは接地電位(0V)としているが、各ソース電圧は、出力トランジスタの閾値電圧よりも小さい値であれば、0Vでなくても同様の効果が得られる

【0064】(第2の実施形態)図2は、本発明の第2の実施形態に係る信号伝送回路の一構成例を示す回路図である。本実施形態が第1の実施形態と異なる点は、2 50

段目以降の単位回路において、第2のブートストラップ 容量(C22、C32)と、第2のブートストラップ容 量を充電する第2の充電トランジスタ (T25、T3 5) と、第2のブートストラップ容量の両端の電荷を放 電する第3の放電トランジスタ(T26、T36)と、 3段目以降の単位回路において、第1のブートストラッ プ容量(C31)のプラス側端子(ノードN31)にド レインが、前々段の出力ノード(N12)にゲートが接 続され、ソースが接地される誤動作防止用トランジスタ (T38) とを追加し、第2のブートストラップ容量の プラス側端子 (ノードN25、N35) を自身の段にお ける第1の充電トランジスタ (T21、T31) のゲー トに接続し、また第2のブートストラップ容量のマイナ ス側端子(ノードN12、N22)を次段における第2 の充電トランジスタ (T25、T35) のゲートに接続 した点にある。

【0065】図2において、スタートパルスVST2が 論理「High」レベルになると、初段における第1の ブートストラップ容量C11を充電する第1の充電トラ ンジスタT11がオンになり、第1のブートストラップ 容量C11が電源電圧VDDにより充電され、第1のブ ートストラップ容量C11の充電電圧が出力トランジス タT12の閾値電圧レベルを超えると、初段の出力トラ ンジスタT12がオンする。

【0066】また、スタートパルスVST1が論理「High」レベルになると、2段目における第2のブートストラップ容量C22を充電する第2の充電トランジスタT25がオンになり、第2のブートストラップ容量C22が電源電圧VDDにより充電される。

【0067】その後、論理「High」レベルの駆動パルスV1が出力トランジスタT12のドレインに入力すると、出力トランジスタT12のゲートには、駆動パルスV1の電圧と第1のブートストラップ容量C11両端の電位差とが足されて印加されることとなり、出力トランジスタT12のゲート電位が駆動パルスV1の電位よりも上昇すると、駆動パルスV1が初段の出力ノードN12から出力パルスOUT1として利用される。

【0068】ここで、本実施形態による信号伝送回路の利点は、充電された第2のブートストラップ容量C22のプラス側端子のノードN25に接続された2段目の第1の充電トランジスタT21のゲートには、出力ノードN12に出力された駆動パルスV1の電圧と第2のブートストラップ容量C22両端の電位差とが足されて印加されることとなり、第1の充電トランジスタT21のゲート電位がドレイン電位である電源電圧VDDよりも上昇するため、2段目の第1のブートストラップ容量C21を電源電圧VDDに充電することができる点にある。【0069】これによって、2段目の第1のブートスト

【0069】これによって、2段目の第1のブートストラップ用容量C21を充電する第1の充電トランジスタT21が、たとえエンハンスメント型のNMOSであっ

ても、第1のブートストラップ容量C21を電源電圧VDDに確実に充電でき、出力トランジスタT22をオンにすることができる。

【0070】また、出力ノードN12に駆動パルスV1が出力される時、同時に、出力ノードN12にゲートが接続された3段目の第2の充電トランジス9T35がオンし、3段目の第2のブートストラップ容量C32が充電される。

【0071】その後、論理「High」レベルの駆動パルスV2が出力トランジスタT22のドレインに入力すると、出力トランジスタT22のゲートには、駆動パルスV2の電位と第1のブートストラップ容量C21両端の電位差とが足されて印加されることとなり、出力トランジスタT22のゲート電位が駆動パルスV2の電位よりも上昇すると、駆動パルスV2が2段目の出力ノードN22から出力パルスOUT2として利用される。

【0072】また同時に、第2のブートストラップ容量C32のプラス側端子であるノードN35に接続された3段目の第1の充電トランジスタT31のゲートには、出力ノードN22に出力された駆動パルスV2の電圧と第2のブートストラップ容量C32両端の電位差とが足されて印加されることとなり、第1の充電トランジスタT31のゲート電位がドレイン電位である電源電圧VDDよりも上昇するため、3段目の第1のブートストラップ容量C31が電源電圧VDDに確実に充電され、出力トランジスタT32がオンする。

【0073】このような動作が繰り返されることで、信号伝送回路は、さらに出力パルスOUT3以降を順次出力することになる。

【0074】このようにして、全ての信号伝送段におい 30 て、第1のブートストラップ容量が確実に電源電圧VD Dに充電できることとなり、電圧降下の無い低電圧の出力パルスを生成可能な信号伝送回路を実現できる。

【0075】また、ブートストラップ容量に充電した電圧を放電する手段として、回路のトランジスタや電源を少なくするために、2段目における第1のブートストラップ容量C21の場合は、第1の放電トランジスタT23のドレインを第1のブートストラップ容量C21のプラス側端子に接続し、第2の放電トランジスタT24のドレインを第1のブートストラップ容量C21のマイナ40ス側端子に接続し、第1の放電トランジスタT23および第2の放電トランジスタT24のゲートに、次段である3段目の出力トランジスタT32のソースに接続された出力ノードN32を接続する。これにより、3段目の出力ノードN32に駆動パルスV1が出力された時に、2段目における第1のブートストラップ容量C21が放電されることになる。

【0076】一方、2段目における第2のブートストラップ容量C22の場合は、第3の放電トランジスタT2 6のドレインを第2のブートストラップ容量C22のプ 50 ラス側端子に接続し、第3の放電トランジスタT260 ゲートに、自身である2段目の出力トランジスタT22 のソースに接続された出力ノードN22 を接続する。これにより、2段目の出力ノードN22に駆動パルスV2 が出力された時に、2段目における第2のブートストラップ容量C22が放電されることになる。

【0077】この構成により、放電トランジスタを3個 追加するだけで、第1および第2のブートストラップ容 量を放電でき、他の外部入力パルスなどが無い規模の小 さい回路構成でも、本実施形態の信号伝送回路を実現す ることができる。

【0078】また、3段目における第1のブートストラップ容量C31のプラス側端子(ノードN31)にドレインが接続され、初段における出力ノードN12にゲートが接続され、ソースが接地された誤動作防止用トランジスタT38を設けている。3段目における第2のブートストラップ容量C32が充電された時、第1の充電トランジスタT31がノードN35の電位により、多少オンする。そして、第1のブートストラップ容量C31が多少充電されるため、出力トランジスタT32が若干ではあるがオンしてしまう。この時、初段の出力ノードN12に駆動パルスV1が出力される可能性がある。

【0079】出力ノードN32に駆動パルスV1が出力されることを防ぐために、誤動作防止用トランジスタT38を設けて、初段の出力ノードN12に駆動パルスV1が出力されている時に、誤動作防止用トランジスタT38をオンして、ノードN31を0V付近にして、3段目の出力ノードN32に駆動パルスV1が出力されないようにする。

【0080】このとき、3段目における第1の充電トランジスタT31のコンダクタンスを誤動作防止用トランジスタT38のコンダクタンスよりも小さくすることで、第1のブートストラップ容量C31のプラス端子側をより0Vに近づけることができ、誤動作をより確実に防止することができる。

【0081】このように、3段目以降の各段に誤動作防止用トランジスタを設けて、誤動作防止用トランジスタのゲートに、前々段の出力パルスを印加することで、出力トランジスタの閾値電圧が低い場合でも誤動作を防止でき、閾値電圧の範囲を広くとることができる。

【0082】また、誤動作防止用トランジスタのゲートに前々段の出力トランジスタのソースを接続するように構成したことで、他の外部入力パルスなどが無い規模の小さい回路構成の場合でも、本実施形態による信号伝送回路を実現することができる。

【0083】なお、放電トランジスタおよび誤動作防止 用トランジスタのそれぞれのソースは接地電位(0V) としているが、各ソース電圧は、出力トランジスタの閾値電圧よりも小さい値であれば、0 V でなくても同様の効果が得られる。

【0084】また、第1および第2の充電トランジスタのドレインには、電源電圧VDDとしてDC電圧が印加されるため、誤動作が起こる可能性が発生し、誤動作防止用トランジスタを組み込む必要があるが、充電トランジスタのドレインに、電源電圧VDDとしてパルス電圧を印加することで誤動作を防止することができる。すなわち、出力トランジスタのソースに出力電圧が発生して10いる期間、次段の充電トランジスタのドレインを「High」レベルとし、次次段の充電トランジスタのドレインを「Low」レベルにすることで、誤動作防止用トランジスタを省略することができる。

【0085】図3は、NMOSのみを用いた図2の信号 伝送回路における各部のパルス電圧を示すタイミングチ ャートである。この回路は3V系の回路であり、駆動パ ルスV1、V2の電圧振幅、および電源電圧VDDが3 Vの場合を示す。ただし、スタートパルスVST2の電 圧振幅は5 V、スタートパルス V S T 1 の電圧振幅は3 Vとする。ここで、スタートパルスVST2の電圧振幅 のみ5Vとするのは、スタートパルスVST2が入力さ れる初段の第1の充電トランジスタT11の場合のみ、 前段からの高い電圧が供給できないため、スタートパル スVST2のみ駆動パルスV1、V2の電圧振幅である 3 V よりも高い 5 V で第 1 の充電トランジスタ T 1 1 を 駆動することにより、第1の充電トランジスタT11に よる電圧降下を防止し、第1のブートストラップ容量C 11を電源電圧VDDである3Vに充電可能にするため である。

【0086】図3において、時刻 t 0において、スタートパルスVST2の電圧が5Vに立ち上がり、エンハンスメント型のNMOSである第1の充電トランジスタT11の閾値電圧Vtがあった場合でも、トランジスタT11を介して第1のブートストラップ容量C11が電源電圧VDDである3Vに充電され、出力トランジスタT12がオンする。

【0087】同時に、スタートパルスVST1の電圧が 3 Vに立ち上がり、第2の充電トランジスタT25を介して第2のブートストラップ容量C22が充電される。 【0088】次に、時刻t1において、駆動パルスV1が3 Vに立ち上がり、出力トランジスタT12のドレインに入力すると、出力トランジスタT12のゲートには、駆動パルスV1の電圧3 Vとブートストラップ容量 C11両端の電位差3 Vとが足された高い電圧HB1電圧が印加されるため、出力ノードN12から3 V振幅の駆動パルスV1が出力パルスOUT1として確実に出力されることになる。

【0089】そして同時に、第2のブートストラップ容量C22のプラス側端子に接続されたノードN25の高 50

電圧HB25が、第1の充電トランジスタT21のゲートに入力され、トランジスタT21がオンして、第1のブートストラップ容量C21が確実に電源電圧VDDである3Vに充電されることになる。

16

【0090】また、この時、ノードN35は3Vより低い電圧(3V- Δ H35)が充電され、第1の充電トランジスタT31のゲートにも同じ電圧が印加される。この場合、第1の充電トランジスタT31のソースに接続されたノードN31の電位が第1の充電トランジスタT31の関値電圧以上にならないように、誤動作防止トランジスタT38をオンしてノードN31を接地電位の方向に近づけることで、時刻t1に、ノードN32に駆動パルスV1が出力されることを防ぐことができる。

【0091】同様にして、時刻 t2、 t3 の場合も、時刻 t1 の動作を繰り返すこととなる。

【0092】以上のように、本実施形態によれば、第1の充電トランジスタのゲートには常に、第2のブートストラップ容量のプラス側端子電圧が加わるため、第1のブートストラップ容量を確実に電源電圧3Vに充電できることとなり、電圧降下の無い、3Vの低電圧の出力パルスを生成可能な信号伝送回路を実現できる。

【0093】また、本実施形態では、NMOSトランジスタの場合について例示および説明したが、全てPMOSトランジスタである場合についても、同様な効果を得ることができる。

【0094】また、本実施形態では、出力トランジスタのソース電圧を、ドライブ回路を用いて振幅を大きくし電圧を上げることができる。

[0095]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 次段のブートストラップ容量を電源電圧VDDに充電することができ、ブートストラップ容量への充電電圧の降 下を防ぐことができる。したがって、伝送段数が増えることにより、出力パルス電圧が次第に低下したり、何段か先で出力パルスが出なくなることを防止することができる。これによって、安定な低電圧駆動が可能な信号伝送回路を実現することができる。

【0096】また、かかる信号伝送回路は、液晶デイスプレイ、MOS型撮像装置の低電圧駆動実現の要請に沿いながら、信号伝送回路をシフトレジスタに使用して、低電圧化を実現とするものであって、産業上極めて有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施形態に係る信号伝送回路の一構成例を示す回路図

【図2】 本発明の第2の実施形態に係る信号伝送回路 の一構成例を示す回路図

【図3】 図2の信号伝送回路における各部のパルス電 圧を示すタイミングチャート

【図4】 従来の信号伝送回路の一構成例を示す回路図

18

【図5】 図4の信号伝送回路における各部のパルス電 圧を示すタイミングチャート

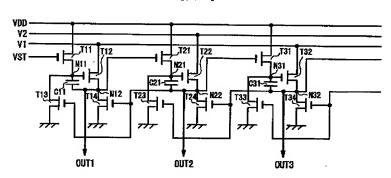
【符号の説明】

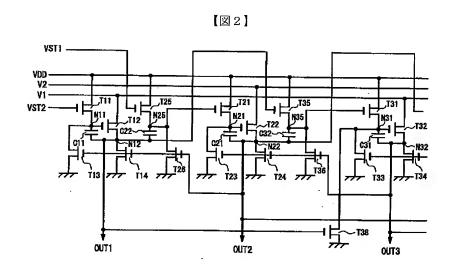
C11、C21、C31 第1のブートストラップ容量C22、C32 第2のブートストラップ容量OUT1、OUT2、OUT3 出力パルス(走査パルス)

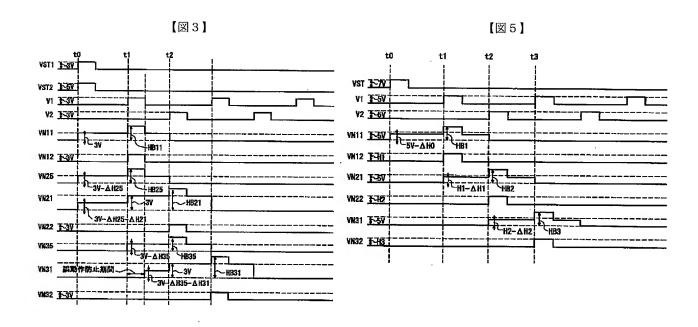
T11、T21、T31 第1の充電トランジスタ T25、T35 第2の充電トランジスタ * T 1 2、T 2 2、T 3 2 出力トランジスタ
T 1 3、T 2 3、T 3 3 第1の放電トランジスタ
T 1 4、T 2 4、T 3 4 第2の放電トランジスタ
T 2 6、T 3 6 第3の放電トランジスタ
T 3 8 誤動作防止用トランジスタ
V 1、V 2 駆動パルス
V D D 電源電圧

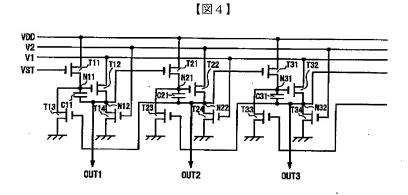
VST、VST1、VST2 スタートパルス

【図1】









フロントページの続き

F ターム(参考) 5C024 CY42 GY31 HX35 HX40 HX55 5C080 BB05 DD08 FF12 GG14 JJ03 JJ04 5J055 AX02 AX14 BX16 CX30 DX12 DX42 DX56 DX73 EX02 EX07 EY10 EY21 EZ18 FX18 GX01 GX04

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-249848

(43)Date of publication of application: 05.09.2003

(51)Int.Cl.

H03K 19/0175

(21)Application number : 2002-049107

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

26.02.2002

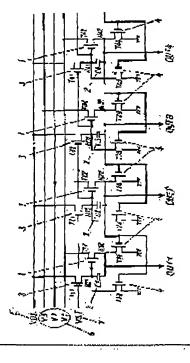
(72)Inventor:

KASUGA SHIGETAKA YAMAGUCHI TAKUMI

(54) ACTIVATING METHOD OF SIGNAL TRANSMISSION CIRCUIT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide activating method of a signal transmission circuit that can be activated with low voltage and low electric power consumption, used for a shift register for activating a liquid crystal display or a MOS imaging device.

SOLUTION: In the shift register for a dynamic circuit using a bootstrap, it is configured such that a high voltage side terminal with a capacity for the bootstrap is connected to the gate of a charge transistor for charging the bootstrap capacity for the shift register on the next stage to high, to make a drain of a charge transistor on the subsequent tier to be low voltage.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09.07.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3674592

[Date of registration]

13.05.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-249848 (P2003-249848A)

(43)公開日 平成15年9月5日(2003.9.5)

(51) Int.Cl.7

識別記号

日にプ

FΙ

テーマコート*(参考)

H 0 3 K 19/0175

H 0 3 K 19/00

101F 5J056

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特驥2002-49107(P2002-49107)	(71)出願人 000005821 松下電器産業株式会社
(22)出顧日	平成14年2月26日(2002.2.26)	大阪府門真市大字門真1006番地
(DE) EDER E	1,3211, 2,3202, (2002, 2120)	(72)発明者 春日 繁孝
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
		産業株式会社内
		(72)発明者 山口 琢已
		大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74) 代理人 100097445
		弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

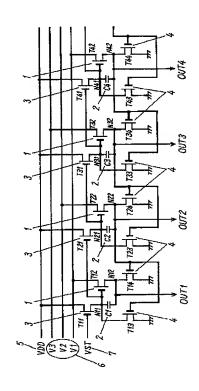
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 信号伝送回路の駆動方法

(57)【要約】

するためのシフトレジスタに使用して、低電圧、低消費電力で駆動できる信号伝送回路の駆動方法を提供する。 【解決手段】 ブートストラップを用いたダイナミック回路のシフトレジスタにおいて、ブートストラップ用容量のHigh電圧側の端子が、次段のシフトレジスタのブートストラップ用容量をHighに充電するための充電トランジスタのゲートに接続し、次々段の充電トランジスタのドレインがLow電圧になるように構成する。

【課題】 液晶ディスプレイ、MOS型撮像装置を駆動



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の単位回路で構成され、駆動パルス に従って前記単位回路からパルス電圧が順次出力される 信号伝送回路の駆動方法であって、前記単位回路は、前 記駆動パルスをドレインに入力して、前記パルス電圧と してソースから出力する出力トランジスタと、前記出力 トランジスタのゲートとソースとの間に接続されたブー トストラップ容量と、前記ブートストラップ容量を充電 するためにソースが前記出力トランジスタのゲートに接 続され、ドレインが電源線または接地線あるいは充電パ 10 ルス線に接続された充電トランジスタとを備え、

N段目の単位回路の前々段の単位回路 (N-2段目単位 回路)の前記出力トランジスタのソースから前記パルス 電圧が出ている期間は、各単位回路の充電トランジスタ がN型トランジスタの場合は、前段の単位回路(N-1 段目単位回路)の出力トランジスタのドレイン電圧がH ighレベルで、前記N段目単位回路の出力トランジス タのドレイン電圧がLowレベル、各単位回路の充電ト ランジスタがP型トランジスタの場合は前記前段の単位 回路(N-1段目単位回路)の出力トランジスタのドレ 20 イン電圧がLowレベル、前記N段目単位回路の出力ト ランジスタのドレインがHighレベルであることを特 徴とする信号伝送回路の駆動方法。

【請求項2】 前記前々段の単位回路(N-2段目単位 回路)の出力トランジスタのドレインには、次段の単位 回路(N+1段目単位回路)の出力トランジスタのドレ インと同一の電圧が加わることを特徴とする請求項1に 記載の信号伝送回路の駆動方法。

【請求項3】 前記前々段の単位回路(N-2段目単位 回路)の出力トランジスタのドレイン電圧と前記次段の 単位回路(N+1段目単位回路)の出力トランジスタの ドレイン電圧とが同一の電圧Vaで、前記前段の単位回 路(N-1段目単位回路)の出力トランジスタのドレイ ン電圧と次々段の単位回路(N+2段目単位回路)の出 カトランジスタのドレイン電圧とが同一の電圧Vbで、 前記N段目の単位回路の出力トランジスタのドレイン電 圧と次々々段単位回路(N+3段目単位回路)の出力ト ランジスタのドレイン電圧とが同一の電圧Vcであり、 出力トランジスタのドレインがVa, Vb, Vcの3相 駆動である請求項1または請求項2に記載の信号伝送回 40 路の駆動方法。

【請求項4】 前記充電トランジスタのドレイン電圧が Lowレベルの時、0Vである請求項1ないし請求項3 のいずれかに記載の信号伝送回路の駆動方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、液晶ディスプレ イ、MOS型撮像装置を駆動するためのシフトレジスタ に使用して、低電圧、低消費電力で駆動できる信号伝送 回路の駆動方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図3は、従来の信号伝送回路の構成を示 す一例である。出力トランジスタ1とブートストラップ 用容量2とブートストラップ用容量充電トランジスタ3 と放電トランジスタ4とVDD電源5とV1、V2の駆 動パルス6とスタートパルスVST7により構成されて いる。信号伝送回路のスタートパルスVST7がブート ストラップ用容量充電トランジスタT11のゲートに入 力することでブートストラップ用容量C1がVDD電源 5のプラス方向に充電され出力トランジスタT12がオ ンする。その後V1が出力トランジスタT12のドレイ ンに入力すると、出力トランジスタT12のゲートに は、V1電位とブートストラップ用容量C1両端の電位 差がプラスされる形で印加されることとなり、出力トラ ンジスタT12のゲート下の電位がV1より大きくでき る場合、接点N12にV1パルスが出力できるようにな る。この出力が信号伝送回路の出力OUT1として利用 される。また同時に接点N12の電圧が、次段のブート ストラップ用容量充電トランジスタT21のゲートに印 加されブートストラップ用容量C2が充電され出力トラ ンジスタT22がオンする。

【0003】その後V2が出力トランジスタT22のド レインに入力すると、出力トランジスタT22のゲート には、V2電位とブートストラップ用容量C2両端の電 位差がプラスされる形で印加されることとなり、出力ト ランジスタT22のゲート下の電位がV2より大きくで きる場合、接点N22にV2パルスが出力できるように なる。この出力が信号伝送回路の出力OUT2として利 用される。また同時に接点N22の電圧が、次段のブー トストラップ用容量充電トランジスタT31のゲートに 印加されブートストラップ用容量C3が充電され出力ト ランジスタT32がオンする。この時、同時に接点N2 2の電圧は、放電トランジスタT13、T14のゲート に加えられ前段のブートストラップ用容量C1が放電さ れる。

【0004】このような動作が繰り返されることで、信 号伝送回路は、OUT3、OUT4など順次、出力を出 す動作を可能にできる。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】図4は、NMOSのみ を用いた従来の駆動および出力である。この回路は5 V 系の回路であり、V1、V2の駆動パルス6の電圧振 幅、スタートパルスVST7の電圧振幅およびVDD5 電圧の全てが5Vの場合を示す。

【0006】時刻 t 0の時、スタートパルスVST7の 電圧 5 Vがブートストラップ用容量充電トランジスタT 11のゲートに入力することでブートストラップ用容量 C1がVDD5の5Vのプラス方向に充電されて行く が、ブートストラップ用容量充電トランジスタT11が 50 エンハンスメント型のNMOSの場合には、T11の閾

値電圧Vtの影響で、T11のゲート下の電位が5Vに ならないため、C1はVDD5の5VからΔH0だけ低 い電圧となり出力トランジスタT12がオンする。次に 時刻t1の時、V1がトランジスタT12のドレインに 入力すると、出力トランジスタT12のゲートには、V 1電位とブートストラップ用容量C1両端の電位差(5 $V-\Delta H0$) がプラスされたHB1電圧が印加され、接 点N12にH1の振幅のパルスが出力することとなる。 また接点N12のパルス振幅H1を、次段のブートスト ラップ用容量充電トランジスタT21のゲートに入力す 10 ることでブートストラップ用容量C2が(H1-ΔH 1) に充電されることとなる。

【0007】同様に、時刻t2、t3、t4の場合も時 刻 t 1の動作を繰り返すこととなる。

【0008】この回路の場合、ブートストラップ用容量 充電トランジスタ3のゲートには最大でも5V未満の電 圧しか加わらないため、ブートストラップ用容量2の充 電電圧は電源VDD5の5Vより低い電圧にしか充電で きないこととなる。したがって、N21、N31、N4 1の電位が次第に降下して信号伝送回路が何段か先では 20 出力が出なくなる。

【0009】特に回路の電源系の低電圧化、たとえば3 V系の回路などになると動作がより難しくなる。

【課題を解決するための手段】本発明の信号伝達回路の 駆動方法は、複数の単位回路で構成され、駆動パルスに したがって前記単位回路からパルス電圧が順次出力され る信号伝送回路の駆動方法であって、前記単位回路は、 前記駆動パルスをドレインに入力して、前記パルス電圧 としてソースから出力する出力トランジスタと、前記出 30 カトランジスタのゲートとソースとの間に接続されたブ ートストラップ容量と、前記ブートストラップ容量を充 電するためにソースが前記出力トランジスタのゲートに 接続され、ドレインが電源線または接地線あるいは充電 パルス線に接続された充電トランジスタとを備え、N段 目の単位回路の前々段の単位回路(N-2段目単位回 路)の前記出力トランジスタのソースから前記パルス電 圧が出ている期間は、各単位回路の充電トランジスタが N型トランジスタの場合は、前段の単位回路 (N-1段 目単位回路)の出力トランジスタのドレイン電圧がHi gh レベルで、前記N段目単位回路の出力トランジスタ のドレイン電圧がLowレベル、各単位回路の充電トラ ンジスタがP型トランジスタの場合は前記前段の単位回 路(N-1段目単位回路)の出力トランジスタのドレイ ン電圧がLowレベル、前記N段目単位回路の出力トラ ンジスタのドレインがHighレベルであることを特徴

【0011】したがって、ブートストラップ用容量のプ ラス側に接続された出力トランジスタのゲートの電位を 次段のブートストラップ用容量充電トランジスタのゲー 50

トに接続することで、次段のブートストラップ用容量充 電トランジスタのゲートには従来よりも高い電圧が加わ ることとなり、ブートストラップ用容量充電トランジス タのゲート下の電位をVDD電源電圧より高くすること ができる。これにより次段のブートストラップ用容量に VDD電源電圧を充電することができ、容量への充電電 圧の降下を防ぐことができる。そして伝送段数が増える ことによるN21、N31、N41の出力の低下および 出力が出なくなることを防止することができる。

[0012]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の実施の形態にお ける信号伝送回路の構成図である。出力トランジスタ1 と、ブートストラップ用容量2と、ブートストラップ用 容量充電トランジスタ3と、放電トランジスタ4と、V 1、V2、V3の駆動パルス6と、スタートパルスVS T7とにより構成されている。信号伝送回路のスタート パルスVST7がブートストラップ用容量充電トランジ スタT11のゲートに入力することで、ブートストラッ プ用容量C1がプラス方向に充電され出力トランジスタ T12がオンする。その後、V1が出力トランジスタT 12のドレインに入力すると、出力トランジスタT12 のゲートには、V1電位とブートストラップ用容量C1 両端の電位差がプラスされる形で印加されることとなる。 り、出力トランジスタ12のゲート下の電位がV1より 大きくできる場合、接点N12にV1パルスが出力でき るようになる。この出力が信号伝送回路の出力OUT1 として利用される。

【0013】特に、この回路の利点は、ブートストラッ プ用容量C1のプラス側の端子である接点N11の電圧 が、次段のブートストラップ用容量充電トランジスタT 21のゲートに印加されているため、次段のブートスト ラップ用容量充電トランジスタT21のゲートに高い電 圧が印加できる。したがって、次段のブートストラップ 用容量充電トランジスタT21が、たとえエンハンスメ ント型のNMOSであっても、ブートストラップ用容量 C2がVDD電源電圧に確実に充電でき、出力トランジ スタT22をオンできることである。

【0014】その後、V2が出力トランジスタT22の ドレインに入力すると、出力トランジスタT22のゲー トには、V2電位とブートストラップ用容量C2両端の 電位差がプラスされる形で印加されることとなり、出力 トランジスタT22のゲート下の電位がV2より大きく でき、接点N22にV2パルスが出力できるようにな る。この出力が信号伝送回路の出力OUT2として利用 される。

【0015】また同時に、ブートストラップ用容量C2 のプラス側の端子である接点N21の電圧が、次段のブ ートストラップ用容量充電トランジスタT31のゲート に印加され、ブートストラップ用容量C3がVDD電源 電圧に確実に充電され出力トランジスタT32がオンす

る。

【0016】このようにして全ての信号伝送段におい て、ブートストラップ用容量2のプラス側の端子電圧が 次段のブートストラップ用容量充電トランジスタ3のゲ ートに加わるため、次段のブートストラップ用容量を確 実にVDD電源電圧に充電できることとなり、電圧降下 の無い、低電圧、低消費電力の信号伝送回路を実現でき

【0017】この回路においては、上記のように出力O UT1に出力トランジスタT12のドレイン電圧V1が 10 出ている間は、次段のブートストラップ用容量C2がブ ートストラップ用容量充電トランジスタT21のドレイ ン電圧VDDの3Vに充電されるので、T31の閾値電 圧が低い場合にはブートストラップ用容量充電トランジ スタT31がオンする可能性がある。ブートストラップ 用容量充電トランジスタT31がオンすると、ブートス トラップ用容量C3は、VDD電源電圧のプラス電圧方 向に充電される。ブートストラップ用容量C3が充電す ると、出力トランジスタT32がオンして、出力OUT 3に出力トランジスタT32のドレイン電圧V1の一部 20 が出るという誤動作の可能性があるため、V3パルスは Lowレベルにする必要がある。

【0018】このとき、特にV3パルスのLowレベル をOVにしておくと、素子外部からの入力電圧数を減ら すことができ、回路規模の縮小もでき、安定する。

【0019】したがって、信号伝送回路において、必要 とされる出力OUT1に対し、次々段の出力OUT3に 関係する出力トランジスタのドレインのパルスをLow レベルにすれば良い。同様に、信号伝送回路において、 必要とされるN段目の出力が出ている間は、その出力よ り先の次々段(N+2段目)の出力に関係する出力トラ ンジスタのドレインのパルスをLowレベルにすれば、 信号伝送回路の(N+2段目)の出力の誤動作を防ぐこ とができる。

【0020】このような手段を実現するために、出力ト ランジスタのドレインパルスの種類を最も少なくするた めには、3種類のパルスがあれば良いため、出力トラン ジスタのドレインパルスは、3相駆動を行う場合が最も 駆動回路を少なくすることができる。

【0021】また、ブートストラップ用容量2に充電し 40 た電圧を放電する手段として、回路のトランジスタや電 源を少なくする方法として、ブートストラップ用容量C 1の場合は放電トランジスタT13のソース側をブート ストラップ用容量C1のプラス側へ接続し、放電トラン ジスタT14のソース側をブートストラップ用容量C1 のマイナス側へ接続し、放電トランジスタT13、T1 4のゲートに次段出力トランジスタのソース側の接点N 22を接続することで、接点N22にV2パルスが出力 された時にブートストラップ用容量C1が放電される。

追加するだけで放電ができ、他の外部入力パルスなどが 無い規模の小さい回路構成で信号伝送回路を実現するこ とができる。

【0023】図2は、NMOSのみを用いた本発明の実 施の形態における駆動および出力である。この回路はV 1、V2、V3の駆動パルス6の電圧振幅およびVDD 電源電圧が3Vで、スタートパルスVST7の電圧振幅 が 5 V の場合を示す。

【0024】図1を見ると、スタートパルスVST7が 入力するブートストラップ用容量充電トランジスタT1 1の場合のみブートストラップ用容量C11のプラス側 の端子電圧が供給できないため、スタートパルスVST 7のみV1、V2の駆動電圧より高い電圧の5Vで駆動 することでブートストラップ用容量C1をVDD電源電 圧の3Vに充電することができる。したがって、スター トパルスVST7の電圧をV1、V2の駆動電圧より高 くすることでスタートパルスVST7の入力トランジス タでの電圧降下を防ぐことができる。

【0025】時刻t0の時、スタートパルスVST7の 電圧は、エンハンスメント型のNMOSであるブートス トラップ用容量充電トランジスタT11の閾値電圧V t があった場合でもT11のゲート下の電圧が3V以上に なるように5 Vを印加した。これでブートストラップ用 容量C1がVDD電源電圧の3Vに充電される。

【0026】次に時刻t1の時、V1が出力トランジス タT12のドレインに入力すると、出力トランジスタT 12のゲートには、V1電位3Vとブートストラップ用 容量C1両端の電位差3Vがプラスされた高い電圧であ るHB1電圧が印加されるため、接点N12に3V振幅 のV1パルスが確実に出力することとなる。またブート ストラップ用容量C1のプラス側の端子である接点N1 1のパルスHB1を、次段のブートストラップ用容量充 電トランジスタT21のゲートに入力することでブート ストラップ用容量C2が確実にVDD電源電圧の3Vに 充電されることとなる。この時、ブートストラップ用容 量C2の電圧が、次々段のブートストラップ用容量充電 トランジスタT31のゲートに入力することでブートス トラップ用容量C3がプラスに充電されるため、OUT 3に出力がでる誤動作を防止するようにV3のLowレ ベルをOVとしている。

【0027】同様に、時刻t2、t3、t4の場合も時 刻t1の動作を繰り返すこととなる。この図の場合、時 刻t1ではV1がHighで、V3がLowであり、時 刻t2ではV2がHighで、V1がLowであり、時 刻t3ではV3がHighで、V2がLowであり、時 刻t4では、時刻t1と同じでV1がHighで、V3 がLowとして、誤動作を防止している。

【0028】このように本実施の形態の場合、次段のブ ートストラップ用容量充電トランジスタ3のゲートには 【0022】この構成により、放電トランジスタを2個 50 常にブートストラップ用容量2のプラス側の端子電圧が

加わるため次段のブートストラップ用容量を確実に3V に充電できることとなり、電圧降下の無い、3Vの低電 圧で低消費電力の信号伝送回路を実現できる。

【0029】また、上記の実施の形態では、N型MOSのトランジスタの場合を示したが、全てP型MOSの場合についても、同様な効果を得ることができる。

[0030]

【0031】また、ドレイン電圧を3相駆動のパルスで*

*動作することで、回路の誤動作を防止できると同時に、 駆動パルス数を最も少なくできる。

【0032】本発明の信号伝送回路の駆動方法は、液晶ディスプレイ、MOS型撮像装置低電圧駆動実現の要請に沿いながら、信号伝送回路をシフトレジスタに使用して、低電圧化を実現するものであって、産業上極めて有用である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態における信号伝送回路を示す図

【図2】本発明の実施の形態における駆動および出力を 説明する図

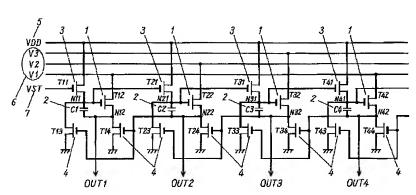
【図3】従来の信号伝送回路を示す図

【図4】従来の駆動および出力を説明する図

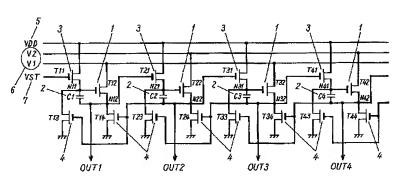
【符号の説明】

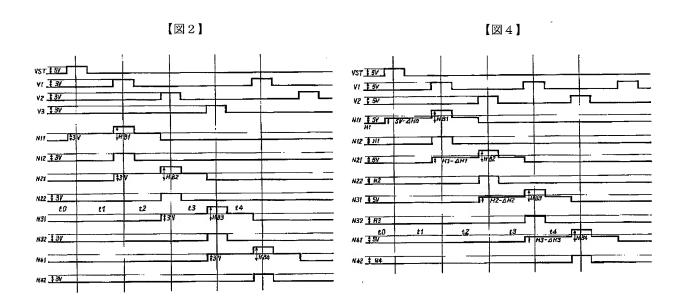
- 1 出力トランジスタ
- 2 ブートストラップ用容量
- 3 ブートストラップ用容量充電トランジスタ
- 4 放電トランジスタ
- 0 5 VDD電源
 - 6 駆動パルス
 - 7 スタートパルス

【図1】



【図3】





フロントページの続き

F ターム(参考) 5J056 AA05 BB17 BB18 CC29 DD13 DD27 DD51 EE03 EE07 FF10 GG09